

### Sinter-Diamantschleifer sintered diamond cutters



REF	SD09	SD11	SD15	SD17	SD18	SD22	SD23	SD26
ISO	172	199	161	141	199	161	248	023
Ø (1/10mm)	037	050	023	023	037	037	016	027
Körnung / grit								
L (mm)	10,0	10,0	8,0	8,0	9,0	8,0	6,0	1,5
Schaft / shank	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP
	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1

### Sinter-Diamantschleifer sintered diamond cutters



REF	SD27	SD28	SD31	SD32	SDS12	SDS22
ISO	023	023	274	143	175	175
Ø (1/10mm)	022	020	050	050	080	220
Körnung / grit						
L (mm)	2,0	3,0	12,0	12,0	0,6	0,25
Schaft / shank	HP	HP	HP	HP	HP	HP
	5/1	5/1	5/1	5/1	1	1

#### Anwendungshinweis

SD26, SD 27, SD 28 und SD 30 zum Ausarbeiten von Fissuren in der Keramik.

#### Recommendations for use

SD26, SD 27, SD 28 and SD 30 for the preparation of fissures on ceramics.

20.000 - 25.000 min<sup>-1</sup>

### Diamantschleifer mit organischer Bindung diamond cutters with organic bonding



REF	SD901	SD902	SD903	SD904	SD905	SD906	SD907	SD908	SD909
ISO	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Ø (1/10mm)	140	180	180	220	060	220	220	060	220
Körnung / grit									
L (mm)	3,0	3,5	6,0	1,0	18,0	3,5	2,5	18,0	1,0
Schaft / shank	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP
	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1

15.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>

### Diamantschleifer mit synthetischer Bindung diamond cutters with synthetic bonding



REF	SD601	SD602
ISO		
Ø (1/10mm)	050	040
Körnung / grit		
L (mm)	11,0	13,0
Schaft / shank	HP	HP
	5/1	5/1

### Diamantschleifer mit keramischer Bindung diamond cutters with ceramic bonding



REF	SD801	SD802	SD803	SD811	SD812
ISO					
Ø (1/10mm)	050	040	140	050	040
Körnung / grit					
L (mm)	11,0	13,0	3,0	11,0	13,0
Schaft / shank	HP	HP	HP	HP	HP
	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1

15.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>

#### Anwendungshinweis

Formstabiler abrasiver Trimmer mit Naturdiamant-Korn. Ideal zur Vorkonturierung und Ausarbeitung ohne Objekterhitzung. Eignet sich zur Bearbeitung größerer vestibulärer und oraler Flächen auf Keramik und Zirkon.

#### Recommendations for use

Dimension stable abrasive trimmer with natural diamond grain. Ideal for pre-outlining and preparation without object heating.

Suitable for preparation of larger vestibular and oral surfaces of ceramic and zircon.